

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號

承辦人：翁如慧

電話：(02)7712-9111

電子信箱：juhuiw@mail.moe.gov.tw

受文者：國立東華大學

發文日期：中華民國115年4月24日

發文字號：臺教資(二)字第1152701080號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：徵件須知(含計畫書)

主旨：檢送本部115年度「跨域智慧晶片設計課程推廣計畫徵件須知」，請查照。

說明：

- 一、依據本部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點辦理。
- 二、本徵件須知旨為協助國內大學校院發展建置符合跨域智慧晶片前瞻產業所需之教學資源及能量，且呼應業界對高階晶片系統與電路人才之需求，透過開授跨域智慧晶片技術課程，以發展具有創意及前瞻性之教學資源及教學模式，深化學生實作能力，培育產業發展所需關鍵技術人才。
- 三、旨揭計畫採部分補助，相關自籌經費、經費編列、撥付及支用原則詳如所附徵件須知。
- 四、申請方式：免備文，請於115年5月30日前至線上申請表單(<https://forms.gle/JuNUHFwN96r6uT9A9>)，完成線上申請及用印後計畫書電子檔上傳作業，逾期未完成線上申請及計畫書電子檔上傳者，不予受理。(洽詢電話：(03) 571-2121 分機54136，跨域智慧晶片設計推動聯盟張小姐)。



五、本徵件須知及相關附件(含計畫申請書格式)可於本部網站(首頁/認識教育部/本部各單位/資訊及科技教育司/電子布告欄)或本計畫網站<https://moeisoc.web2.ncku.edu.tw/>下載。

六、徵件說明：本部訂於115年5月4日(一)下午2時舉辦徵件說明會，地點：國立陽明交通大學(光復校區)工程四館1樓108室(知新廳)，說明會報名表單：<https://forms.gle/an8ieJ4S81kSvGaU7>，請轉知相關系所教師參加。

正本：各公私立大學校院

副本：國立陽明交通大學電子所(跨域智慧晶片設計推動聯盟)

115/04/24
13:42:37

